

■潜伏確変仕様…なし

■保留メモリー…8個

■保留消化…入賞順消化

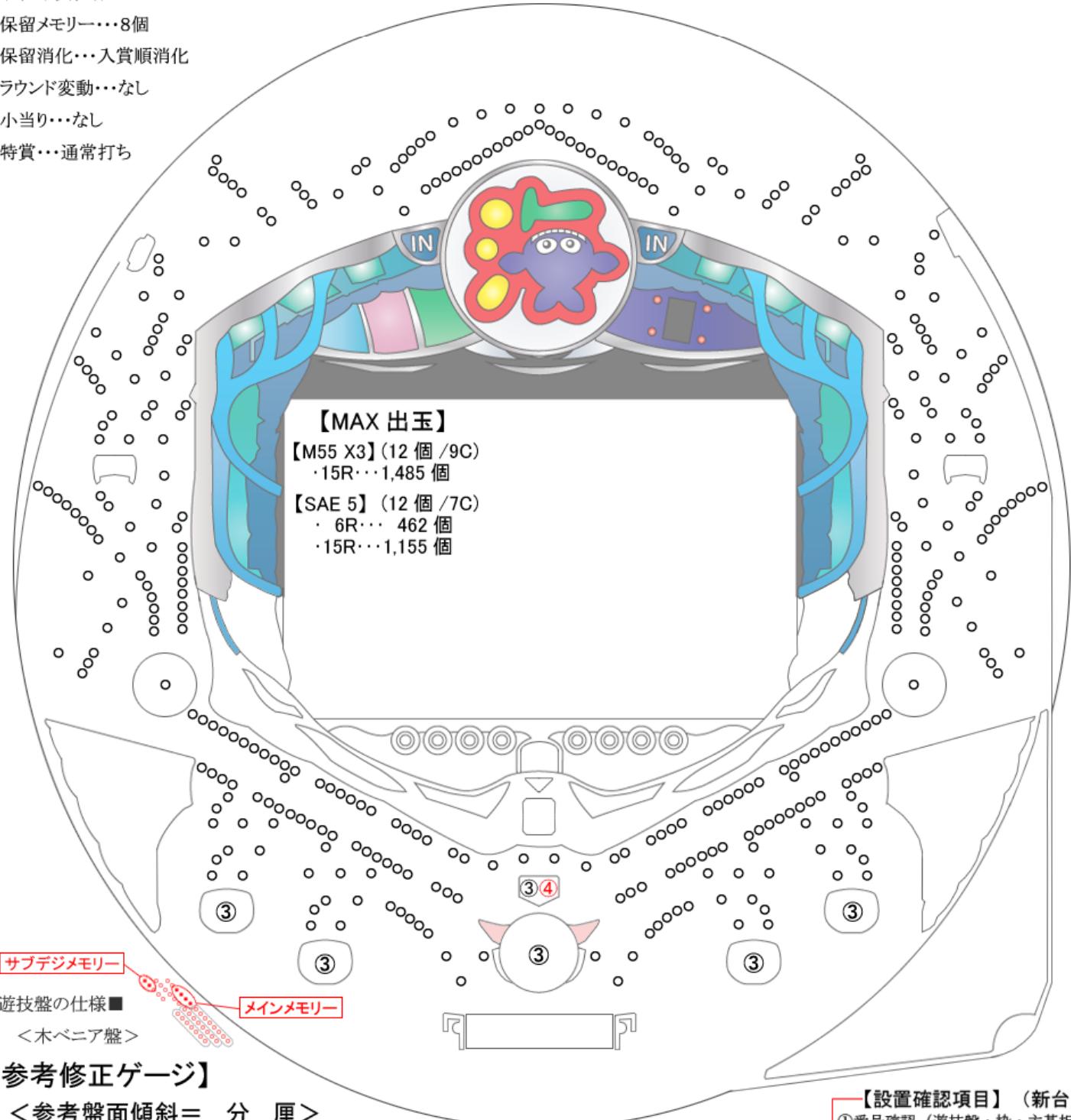
■ラウンド変動…なし

■小当り…なし

■特賞…通常打ち

【M55 X3】確率=1/319.6 確変=54.0% 電サポ=フル /100回 賞球=3&3&3&12

【SAE5】確率=1/89.8 確変=100%(ST=5) 電サポ=フル ST含 /25/50/100回 賞球=4&3&3&12



【参考修正ゲージ】

<参考盤面傾斜= 分 厘>

【設置確認項目】 (新台)

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装置 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

【点検確認】 (部品)

A : 製造番号・番号票の点検

- 1:遊技盤番・2:枠・3:主基板

B : 主基板等の点検

- 4:主基板のケース異常・開封
- 5:主基板の形状異常・異物
- 6:払出基板のケース異常・開封
- 7:払出基板の形状異常・異物
- 8:ロムの形状・装着異常

C : 形状異常・異物の点検

- 9:周辺基板・10:中継端子板
- 11:外部端子板・13:コネクター
- 12:ニット接続端子板・14:配線
- 15:裏パック・16:遊技くぎ及び風車
- 17:上下皿

D : 発射装置の点検 (確認)

- 18:タッチセンサー作動確認
- 19:発射個数・20:球飛び位置

E : 遊技基本動作の点検 (確認)

- 21:入賞賞球数・22:最大入賞数
- 23:役物作動・24:図柄表示作動

F : その他の点検

- 25:全ての接続箇所の点検
- 26:スピーカーの作動確認
- 27:各種ランプの点灯確認